

## 科技部 函

地址：臺北市和平東路2段106號  
聯絡人：郭廷洋  
電話：02-2737-7465  
傳真：02-2737-7675  
電子信箱：tykuo@most.gov.tw

受文者：國立清華大學

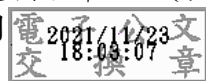
發文日期：中華民國110年11月23日  
發文字號：科部自字第1100069934號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文（110M0P000397\_110D2028765-01.pdf）

主旨：本部公開徵求111年度「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自即日起受理申請，請於111年1月25日（含當日）前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、旨揭計畫依本部補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告說明。
- 二、本計畫徵求公告詳閱附件，或至本部網站「動態資訊」之「計畫徵求專區」或自然司公告網頁下載。
- 三、本計畫之執行期程自111月8月1日開始，計畫性質為專案型研究計畫，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽本部自然司，電話：（02）2737-7465。有關系統操作問題，請洽本部資訊處服務專線，電話：0800-212-058，（02）2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）  
副本：本部綜合規劃司



部長吳政忠

國立清華大學

